**附件一**

**台灣半導體研究中心優秀青年奬學金申請表**

申請日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | 本人2吋照片 |
| 出生年月日 | (西元) 年 月 日 | |
| 國 籍 |  | |
| 身分證字號  (護照號碼) |  | |
| 就讀學校 |  | 系所/年級 |  |
| 電話/手機 |  | 電子郵件 |  |
| 通訊地址 |  | | |
| 指導教授 |  | | |
| 學 校 |  | 系所 |  |
| 電話/手機 |  | 電子郵件 |  |
| 符合之研究領域(請勾選)：  □量子運算元件、製程與電路研發 □矽光子元件、製程與電路研發  □化合物半導體元件、製程與電路研發 □異質整合製程與電路研發  □新興智慧感測與節能應用相關晶片設計 □十六奈米以下晶片設計  □智慧半導體工廠管理與相關技術 □開發電子設計自動化(AI、多重物理輔助設計環境)  □新型通道材料(氧化物與二維材料半導體)元件與製程技術研究 □前瞻材料分析技術 | | | |
| ※ 申請應備文件(申請文件不全或逾期未完成申請作業者，恕不受理。) | | | |
| □申請表(附件一)  □個人簡歷(包含社團活動或課外活動簡述)  □大學與研究所歷年成績單(含排名)  □博士學位研究計畫書(附件二)  □碩士論文成果簡述(直攻博士者免附，或得以其他研究成果替代)  □碩士論文電子檔 (直攻博士者免附，或得以其他研究成果替代)  □指導教授推薦信一封  □其他有助於審查資料(會議或期刊論文、得獎紀錄或證書)(附件三)  □獲獎資訊、活動影像及個人資料告知事項及授權同意書(附件四) | | | |

申請人簽名： 指導教授簽名：

**附件二**

**台灣半導體研究中心優秀青年奬學金**

**博士學位研究計畫(格式)**

**一、研究計畫名稱**

(一)中文：

(二)英文：

**二、計畫摘要**

(一)中文摘要

(二)英文摘要

**三、研究計畫內容**

(一)研究計畫之背景及目的

(二)研究方法、進行步驟

(三)預期完成之工作項目及成果

**四、重要文獻**

**附件三**

**台灣半導體研究中心優秀青年奬學金**

**其他有助於審查資料(格式)**

請依類別條列資訊於下，佐證資料請附於後。

**一、研究著作與成果(會議或期刊論文)**

**二、參與研究計畫(含預計參與研究計畫)**

**三、傑出事蹟**

**四、獲獎紀錄或證書**

**五、英文能力證明**

**六、其他**

**附件四**

**台灣半導體研究中心優秀青年奬學金**

**獲獎資訊、活動影像及個人資料告知事項及授權同意書**

一、財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心(下稱本中心)依據個人資料保護法(以下稱個資法)規定，告知下列事項：

(一) 特定目的

基於辦理本獎學金作業及其他與獎學金有關活動之需要，為人事管理【特定目的項目代號002】、契約、類似契約或其他法律關係事務之目的【特定目的項目代號 069】、調查統計、分析之目的【特定目的項目代號 157】蒐集您的個人資料。

(二) 蒐集類別

依申請表上所載個人相關資料欄位(含姓名、生日、國籍、身分證字號或護照號碼、通訊電話、手機號碼、電子郵件、通訊地址、學歷、證照/認證資格、個人簡歷、曾獲殊榮等)。

(三) 利用期間、地區、對象及方式

1.利用期間：特定目的存續期間。

2.地區：台灣。

3.對象：本中心。

4.方式：書面、電子文件、電話、傳真、網際網路等及其他自動化機器或其他非自動化形式蒐集、處理及利用您的個人資料。

(四) 就本中心保有您的個人資料，除法令另有規定外，您有權對申請書與其附件行使以下權利：1.查詢或請求閱覽 2.自費請求製給複製本 3.請求補充或更正4.請求停止蒐集、處理或利用 5.請求刪除本人個人資料，惟依法本中心因執行職務或業務所必須者，得不依請求為之。

(五) 您得自由選擇是否提供相關個人資料，惟若您拒絕提供相關個人資料，本中心將無法進行必要之審核、處理作業及辦理後續與獎助學金相關活動，您將喪失申請本中心獎學金及參與本中心辦理其他與獎學金相關活動之資格，並請恕不另行通知。

二、您同意本中心使用您參與本中心或其他與獎學金有關活動活動紀錄之照片與動態影像。

三、依財團法人法第25條第3項第2款但書前段規定，就本次奬學金受獎助者之姓名及金額等資訊。

本人 □同意 □不同意 (未勾選者，視為同意) 公開本次奬學金資訊。

申請資料收件後，恕不退還，本中心將嚴格遵守保密個人資料。

申請人簽名： 日期： 年 月 日